

浙江省大学生科技竞赛委员会

浙科竞〔2026〕18号

关于举办 2026 中华设计奖浙江省高教赛道 竞赛的通知

各有关高校：

为提升大学生的创新能力和实践能力，加快设计创新人才的培养，推广以创意为先导带动企业发展的理念，提升竞赛育人的实效，经研究决定举办 2026 中华设计奖浙江省高教赛道竞赛。

现将有关事项通知如下：

一、竞赛组织机构

主办单位：浙江省大学生科技竞赛委员会、中华设计奖组委会

承办单位：浙江理工大学、浙江科技大学、知产中国

协办单位：浙江科技大学慈溪产业研究院、浙江永康五金生产力促进中心有限公司、台州市品唤塑业有限公司、绍兴市越城区工艺美术行业协会

秘书处单位：浙江理工大学

二、竞赛内容与参赛对象

本届竞赛设立“智启无界 设计无垠”“智创永续”两大赛道。

（一）“智启无界 设计无垠”赛道

1. “智启无界 设计无垠”主题

鼓励设计师立足中华文脉传承与创新，融合科技与美学，贯通传统与当代，以无界视野探索设计新可能，用有温度的创意绘就新时代中国式现代化的美学新图景。

2. 产业主题

聚焦文化传承创新与产业升级，征集可量产、易转化的成熟设计作品，助力设计赋能实体经济、乡村振兴与中华优秀传统文化的创造性转化。

“智启无界 设计无垠”赛道面向海峡两岸、港澳及海外普通高校全日制在校大学生，参赛者可选择一个或多个命题进行创作，但不可一稿多投，具体细则详见附件 1—2。

（二）“智创永续”赛道

1. “智创永续”主题

当前，气候变化、资源约束、全球发展不平衡问题日益突出，联合国可持续发展目标（SDGs）为全球可持续发展明确了核心行动方向。本赛道主题参照联合国可持续发展目标第 1—15 项设置，鼓励参赛者立足真实的工作和生活场景，选取对应 SDGs 目标作为设计切入点，把宏观议题转化为具体的设计问题，探索智能技术的创新应用方式。

2.产业主题

立足浙江省优势产业，通过“设计+产业”模式，推进学科竞赛与地方产业的密切融合和双向发展，在提升竞赛作品针对性与落地性的同时，推进对地方产业的创新支持，实现学科竞赛、人才培养、产业发展的共享共赢。本次产业主题下设四个专项赛，分别为“海卫杯”智能家电产业赛、永康五金产业赛、黄岩模塑产品产业赛、“越窑青瓷”产业赛。

“智创永续”赛道面向浙江省内普通高校全日制在校大学生，参赛者须以团队的方式，通过学校推荐报名参赛。具体细则详见附件3—4。

三、竞赛安排与要求

1.竞赛赛程根据各赛道的具体安排展开。

2.作品提交请登录“知产中国”网站(www.cidip.cn)访问“中华设计奖高教赛道”专区，根据不同赛道与命题完成报名提交流程。

3.本届竞赛所有参赛作品仅能选择一个赛道主题参赛，不允许一稿多投。

4.所有参赛作品必须是本届竞赛期间完成的原创作品，作品未在报刊、杂志、网站及其他媒体公开发表，参赛者须保证对其参赛作品拥有完全的知识产权，无仿冒或侵害他人知识产权行为。

四、奖项设置

1.两大赛道设立特等奖（可空缺）以及一、二、三等奖若干，

并根据参赛单位组织及获奖情况等综合排名，设立竞赛“优秀指导教师奖”和“优秀组织奖”若干名（可空缺）。具体获奖名额详见赛道要求。

2.两大赛道获奖作品将有资格参加《中华人民共和国年鉴》增刊《中华设计年鉴》的案例收录遴选。

五、其他事项

（一）竞赛费用

“智创永续”主题赛道参赛作品收取参赛费 400 元/件。参赛费用由参赛队伍所在学校承担，各高校不得以任何理由与形式向参赛学生收费。参赛费由参赛高校统一转账到竞赛指定账号（请在电汇或转账单上务必注明“学校+中华设计奖浙江省高教赛道竞赛报名费”），账号信息如下：

户 名：浙江科技大学

开户行：中国农业银行杭州保俶支行

账 号：19030101040006801

（二）联系方式

1. “智启无界 设计无垠”赛道

地址：浙江省杭州市西湖区学院路 107 号 1215 室

联系人：林老师（19941409952），张老师（19941402270）

电话：0571—86801919

邮箱：award@cidip.cn，

网址：知产中国（www.cidip.cn）

2. “智创永续”赛道

地址：浙江省杭州市留和路 318 号浙江科技大学小和山校区

邮箱：id@zust.edu.cn

联系人：陶老师（15868428226）

3. 竞赛秘书处

地址：浙江省杭州市临平区康泰路 8 号浙江理工大学临平校区 L5-353 室

邮箱：zjcsidc@126.com

联系人：张老师（13346192939）

浙江省大学生科技竞赛监督邮箱：zj_gjc@126.com。

附件：1. “智启无界 设计无垠”主题细则

2. “智启无界 设计无垠”产业主题细则

3. “智创永续”主题细则

4. “智创永续”产业主题细则

浙江省大学生科技竞赛委员会

2026年5月20日

